

深圳市思为无线科技有限公司

NiceRF Wireless Technology CO.,LTD

SA326 特点

- 1.小体积,多功能,操作简便,上电就能工作
- · 2.无线高保真音频传输,采样率高达 48KHz
- · 3.低延时,从麦克风输入到接收音频输出延时小于 3ms
- 4.数据采用 32 位加密传输

产品规格书







SA326-TX



SA326-RX

地址:深圳市宝安四十三区鸿都商务大厦 A 栋三楼 309-314

电话: 0755-23080616 邮箱: sales@nicerf.com 网址: www.nicerf.cn



目 录

一、	产品描述	3
	产品特点	
	应用领域	
	内部框图	
	性能参数	
	产品配置说明	
	模块接口说明	
	脚位定义	
	机械尺寸(单位: mm)	
	炉温曲线图	
いいんしゃ	// 皿皿风口	. 1

注: 文档修订记录

历史版本号	发布时间	修改内容
V1.0	2021-7	初次发布
V1. 1	2022-4	增加产品配置说明
V1. 2	2022-8	修改产品配置图、模块接口说明图和封面图
V1. 3	2024-4	增加了 SA326F30-TX 参数

V1.3





一、 产品描述

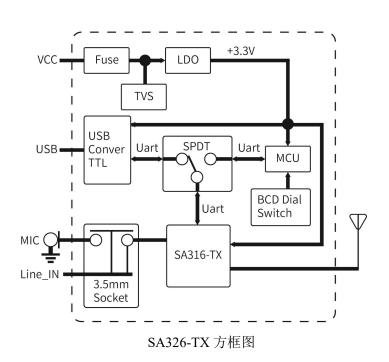
SA326 系列产品分为发射端模块 SA326-TX, SA326F30-TX 和接收端模块 SA326-RX, 该产品是 SA316-TX, SA316F30, SA316-RX 模块的应用板,上电就能工作,还可以用 PC 软件直接设置模块的频率,声音大小等参数,极大的简化了用户的开发难度,本产品对音质要求比较高的场合广泛应用。

二、 产品特点

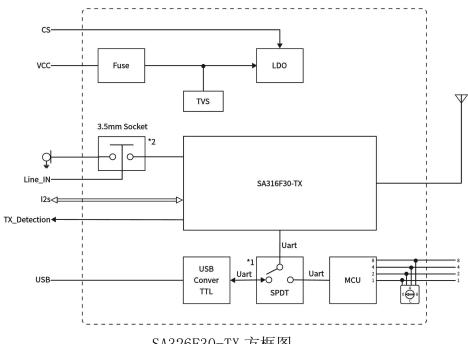
- UHF 频段: 500MHz/868 /915MHz 可定制: 500~980 MHz VHF 频段: 160~270 MHz
- SA326F30-TX 开阔地传输距离为 1500 米
- SA326-TX 开阔地传输距离为 200 米
- 接收灵敏度: -96 dBm
- 音频信躁比: 86 dB
- 三、 应用领域
- 有线音箱变无线音箱
- 无线话筒

- 频率响应: 30 Hz-20 KHz
- 从麦克风输入到音频输出延迟小于 3ms
- 数字调制方式: pi/4 DQPSK
- 占用带宽: <300 KHz
- 传输速率 204.8 Ksps
- 采样率: 48 KHz
- 无线耳机
- 高品质无线音频传输

四、 内部框图

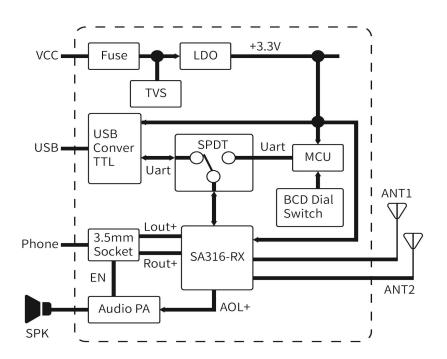






SA326F30-TX 方框图

- 1. 当外接 USB 供电时,8421 编码器调频率无用
- 2.当 3.5mm 插座有插头插入时,板上的咪头没有功能



SA326-RX 方框图



五、 性能参数

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
工作电压范围		3. 3	4. 2	5	V
工作温度范围		-20	25	60	$^{\circ}\mathbb{C}$
工作频率范围	@UHF	500		980	MHz
1.17- 火华池田	@VHF	160		270	MHz
音频发射接收延时			4		ms
串口波特率			9600		bps
	电流消耗	毛			
休眠电流 (SA326-RX)			<45		uA
休眠电流(SA326F30-TX)			<20		uA
接收电流 (SA326-RX)	@VCC=4.2V		< 140		mA
发射电流 (SA326-TX)	不发射时		< 75		mA
次別 电视(SA320-1A)	发射时		<120		mA
发射电流(SA326F30-TX)	不发射时@5v		< 75		mA
及別 电视 (SA320F3U=IX)	发射时@5v,30dBm		< 600		mA
	发射参数	发			
发射功率	@VCC=4.2V	9	10	11	dBm
	@VCC=5. OV	29	30	31	dBm
发射功率范围	@VCC=4.2V	0		10	dBm
及别切竿池団	@VCC=5. OV	20		30	dBm
发射带宽 (BW)			300		KHz
邻道功率比 (ACPR)	@600KHZ		-60		dBc
麦克最大输入电压			0.3	1.5	Vrms
音频频率响应范围		30		20k	Hz
	接收参数	数			
接收灵敏度			-96		dBm
音频输出幅度(差分)			1000		mVrms
LOUT+, ROUT+驱动电阻			16-32		Ohm
SPKP, SPKN 驱动电阻			4-8		Ohm
信噪比 (SNR)	@1KHz		86		dB
总谐波失真(THD+N)	@48K 采样率		0.07		%



六、 产品配置说明



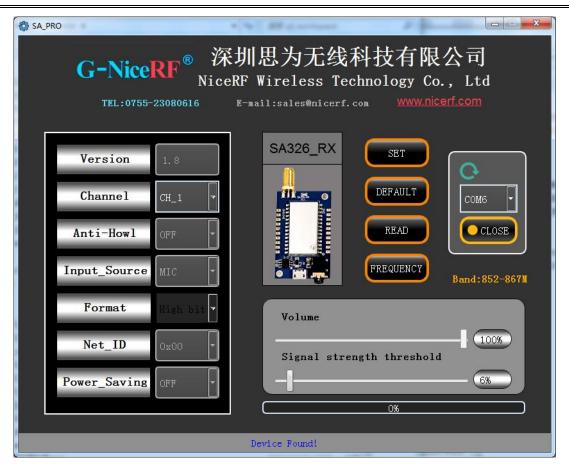
1) Version: 模块的固件版本 1.2 2) Channel: 可选择 1-16 频道 配置 SA326 的通道要外部供电

每个频段有分为 16 个信道,相邻信道之间相差 1MHz,具体对应频率如下表所示:

	4 / 从及1777 12 / 自己/ · 自								
频段	信道	1	2	3	4	5	6	7	8
500	频率(MHz)	500	501	502	503	504	505	506	507
_	信道	9	10	11	12	13	14	15	16
515	频率(MHz)	508	509	510	511	512	513	514	515
频段	信道	1	2	3	4	5	6	7	8
852	频率(MHz)	852	853	854	855	856	857	858	859
_	信道	9	10	11	12	13	14	15	16
867	频率(MHz)	860	861	862	863	864	865	866	867

- 3) Output Power: 0-10dBm; 默认: 10dBm
- 4) Input Source: MIC or IIS: 默认: MIC
- 5) Format: 使用 IIS 时,可以选择高位在前或低位在前
- 6) Net ID: 网络 ID, 当发射与接收的网络 ID 一致时才能通讯
- 7) Volume: 声音高低, 默认 37%
- 8) Signal Strength Threshold: 阈值越小越灵敏, 当输入音源能量强度大于阈值
- 时,发射音频





1) Version: 模块的固件版本 1.4 2) Channel: 可选择 1-16 频道 配置 SA326 的通道要外部供电

每个5日有分为 16 个信道,相邻信道之间相差 1MHz, 且休对应频率加下表所示。

	母									
频段	信道	1	2	3	4	5	6	7	8	
500	频率(MHz)	500	501	502	503	504	505	506	507	
_	信道	9	10	11	12	13	14	15	16	
515	频率(MHz)	508	509	510	511	512	513	514	515	
频段	信道	1	2	3	4	5	6	7	8	
852	频率(MHz)	852	853	854	855	856	857	858	859	
_	信道	9	10	11	12	13	14	15	16	
867	频率(MHz)	860	861	862	863	864	865	866	867	

- 3) Anti-Howl: 防啸叫。
- 4) Input Source: MIC or IIS; 默认: MIC
- 5) Format: 使用 IIS 时,可以选择高位在前或低位在前
- 6) Net ID: 网络 ID, 当发射与接收的网络 ID 一致时才能通讯
- 7) Power_Saving: 省电模式,默认:关闭
- 8) Volume: 声音高低, 默认 77%
- 9) Signal Strength Threshold: 阈值越小越灵敏, 当接收到音频能量强度大于阈 值时,接收到声音

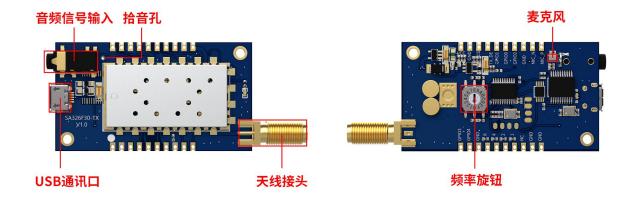


七、 模块接口说明

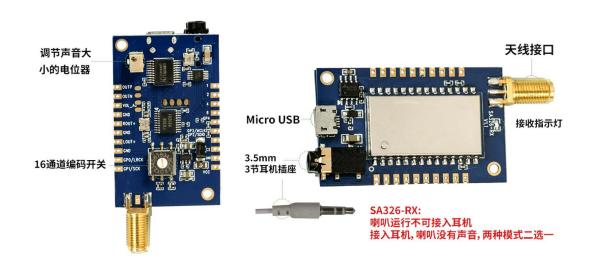
➤ SA326-TX



> SA326F30-TX



➤ SA326-RX

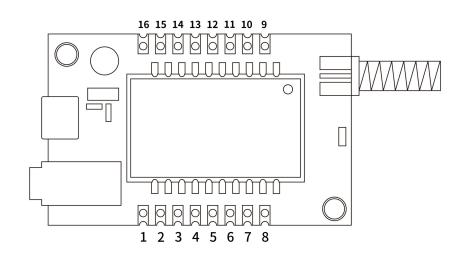


V1.3



脚位定义

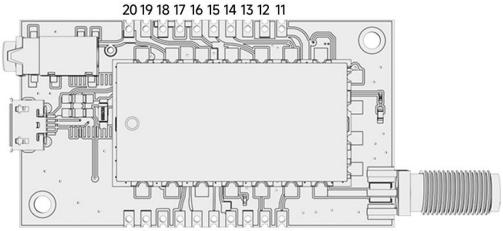
SA326-TX



脚位编号	引脚定义	I/0	电平标准	描述
1	GND		0	接电源负极
2	1	Ι	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码,第1位,默认"1"输出
3	2	Ι	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码,第 2 位,默认"1"输出
4	4	Ι	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码,第 4 位,默认"1"输出
5	8	Ι	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码,第 8 位,默认"1"输出
6	CS	I/0	0-3.3V	内接 LDO 的 EN, 拉低休眠, 内部有上拉, 默认"1"输出
7	GND		0	接电源负极
8	VCC		3.3-6V	外接电源正极. (典型值 4V)
9	GPI00	I/0	0-3.3V	内接 SA316-TX 的 GPI00,用 I2S 模式时,可配置成 LRCK
10	GPI01	I/0	0-3.3V	内接 SA316-TX 的 GPI01,用 I2S 模式时,可配置成 SCK
11	GPI02	I/0	0-3.3V	内接 SA316-TX 的 GPI02,用 I2S 模式时,可配置成 MCLK
12	GPI03	I/0	0-3.3V	连接 SA316-TX 的 GPI03, 用 I2S 模式时可配置成 SDIN
13	GPI04	I/0	0-3.3V	内接音频芯片的 GPI04
14, 15	GND		0	接电源负极
16	MIC_P	Ι		麦克风输入正端, (信号小于 300mVrms 内最佳)



> SA326F30-TX

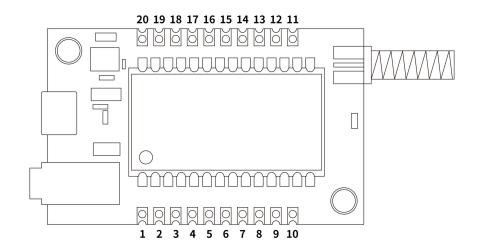


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

脚位编号	引脚定义	I/0	电平标准	描述
1, 2, 8, 12, 18	GND		0	接电源负极
3	NC			
4	1	I	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码,第1位,默认"1"输出
5	2	I	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码, 第 2 位, 默认"1"输出
6	4	I	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码,第 4 位,默认"1"输出
7	8	I	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码, 第 8 位, 默认"1"输出
9	GPI04	I/0	0-3.3V	内接音频芯片的 GPI04
10	GPI03	I/0	0-3.3V	连接 SA316F30-TX 的 GPI03, 用 I2S 模式时可配置成 SDIN
11	VCC		3. 3-5V	外接电源正极. (典型值 4V)
13	CS	Ι	0-5V	内接 LDO 的 EN, 拉低休眠, 内部有上拉, 默认"1"输出
14	TX_DE	0	0-3.3V	发射指示脚,发射时为高电平,不发射时为低电平
15	GPI01	I/0	0-3.3V	内接 SA316-TX 的 GPI01, 用 I2S 模式时, 可配置成 SCK
16	GPI00	I/0	0-3.3V	内接 SA316-TX 的 GPI00,用 I2S 模式时,可配置成 LRCK
17	GPI02	I/0	0-3.3V	内接 SA316-TX 的 GPI02,用 I2S 模式时,可配置成 MCLK
19	MIC_N	Ι		麦克风输入负端,可以接咪头负极或者接地
20	MIC_P	Ι		麦克风输入正端, (信号小于 200mVrms 内最佳)



> SA326-RX



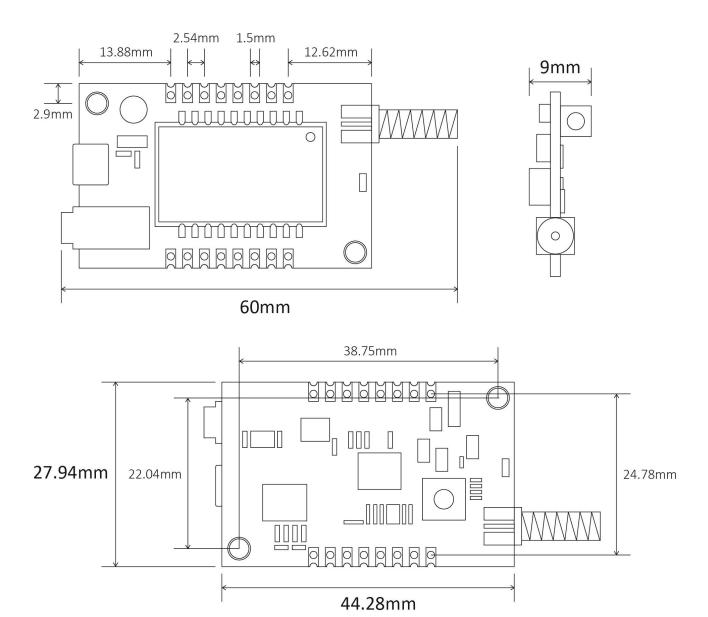
脚位编号	引脚定义	I/0	电平标准	描述		
1	1	Ι	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码,第1位,默认"1"输出		
2	2	Ι	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码,第 2 位,默认"1"输出		
3	4	Ι	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码,第 4 位,默认"1"输出		
4	8	Ι	0-3.3V	频率 16 通道 8421 编码, 第 8 位, 默认"1"输出		
5	GPI04	I/0	0-3.3V	连接 SA316-RX 的 GPI04		
6	GPIO3	I/0	0-3.3V	内接SA316-RX的GPI03,用I2S模式时可配置成MCLK		
7	GP102	I/0	0-3.3V	内接 SA316-RX 的 GPI02, 用 I2S 模式时,可配置成 SDI0		
8	CS	I/0	0-3.3V	内接 LDO 的 EN, 拉低休眠, 内部有上拉, 默认"1"输出		
9	GND	Ι	0	接电源负极		
10	VCC	Ι	3.3-6V	外接电源正极. (典型值 4V)		
11	GPI01	I/0	0-3.3V	内接 SA316-RX 的 GPI01, 用 I2S 模式时,可配置成 SCK		
12	GPI00	I/0	0-3.3V	内接 SA316-RX 的 GPI00,用 I2S 模式时,可配置成 LRCK		
13	GND	Ι	0	接电源负极		
14	LOUT+	0		接 SA316-RX 的 LOUT+,可直接驱动耳机		
15	GND	Ι	0	接电源负极		
16	ROUT+	0		接 SA316-RX 的 ROUT+,可直接驱动耳机		
17	GND	Ι	0	接电源负极		
18	VOL-ADJ	Ι	3. 3V	音量调节脚位,模块已接 50K 欧可调电位器,已可以外接电位器		
19	SPKN	0		功放输出脚,外接4 欧或8 欧2W 的喇叭		
20	SPKP	0		功放输出脚,外接 4 欧或 8 欧 2W 的喇叭		

V1.3



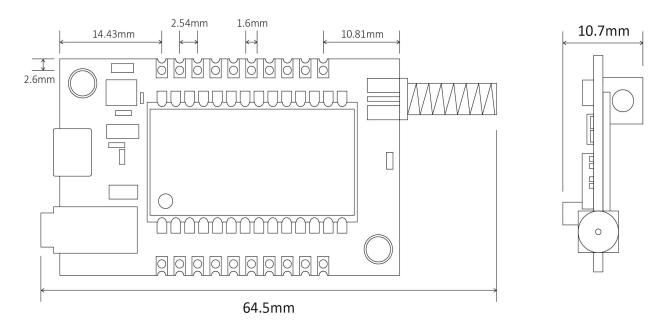
九、 机械尺寸(单位: mm)

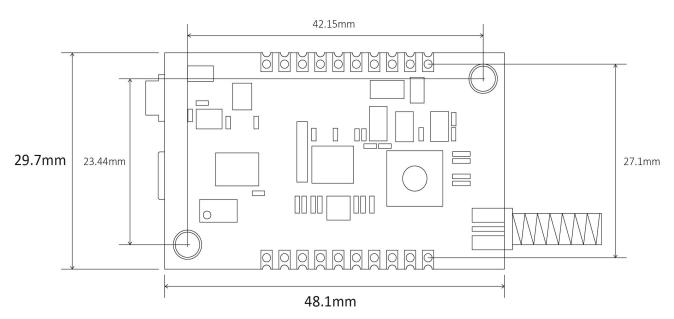
> SA326-TX





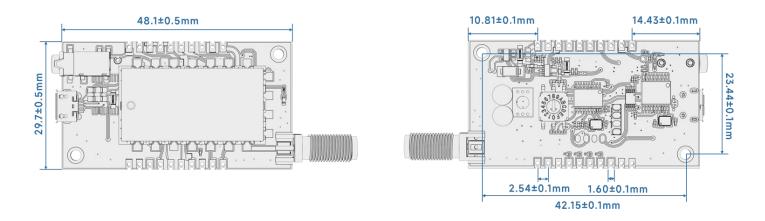
> SA326-RX





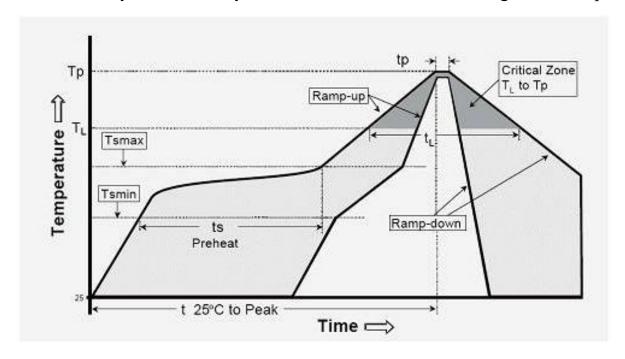


> SA326F30-TX



附录: 炉温曲线图

We recommend you should obey the IPC related standards in setting the reflow profile:





IPC/JEDEC J-STD-020B the condition	big size components			
for lead-free reflow soldering	(thickness >=2.5mm)			
The ramp-up rate (T1 to Tp)	3℃/s (max.)			
preheat temperature				
- Temperature minimum (Tsmin)	150℃			
- Temperature maximum (Tsmax)	200℃			
- preheat time (ts)	60~180s			
Average ramp-up rate(Tsmax to Tp)	3℃/s (Max.)			
- Liquidous temperature(TL)	217°C			
- Time at liquidous(tL)	60~150 second			
peak temperature(Tp)	245+/−5℃			